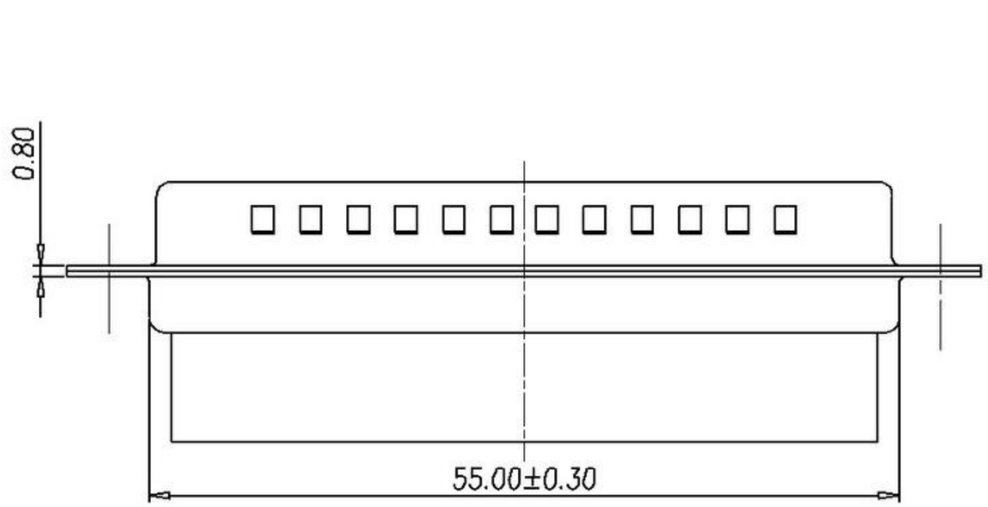
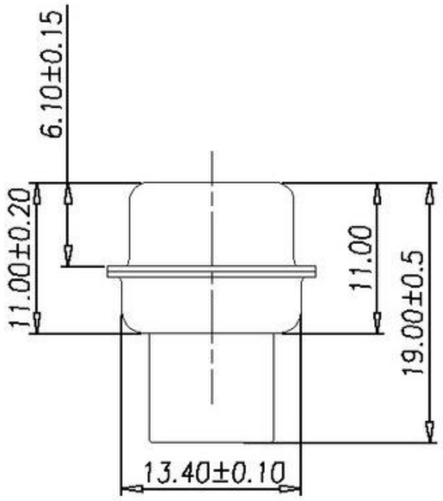
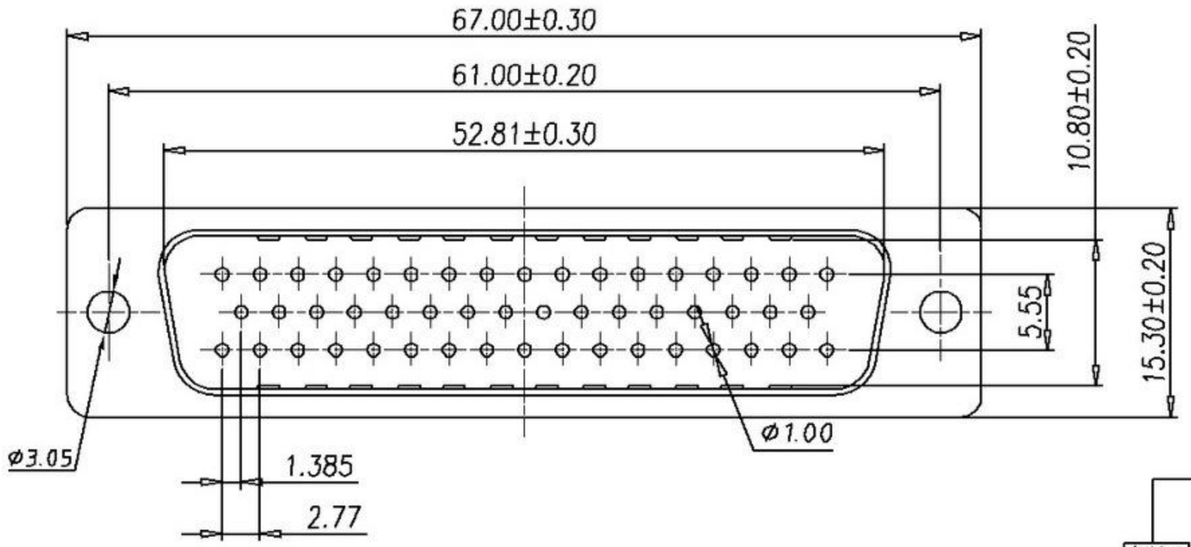






技术要求：

1. 材料：

胶体： PBT+30%GF,UL94V-0, 颜色见编码规格表

引脚材料及镀层：黄铜，接触区 Gold flash 焊接区 Sn 3～5μm

外壳材料及镀层：SPCC，前壳镀Ni 1.0μm,后壳镀Sn 3～5μm

2. 电气性能：

额定电流：5A

耐电压：1000Vr.m.s,1mA, 60s

绝缘电阻：≥5000MΩ

接触电阻：≤15mΩ

3. 机械性能：

插入力：≤3.3N/pin

拔出力：≥0.3N/pin

机械寿命：500次

4. 环境参数

工作温度：-40℃～+100℃

湿　　度：≤93%（40℃时）

耐焊接热：245℃±5℃，10s

5. 包装和储存

包装方式：吸塑盘、大外箱

储存条件：环境温度-10℃～+40℃

相对湿度在80%以下

6. 安装方式：打端子方式安装。

7. 产品环保信息

RoHS符合性：符合欧盟RoHS

1409 - XX X - X X - 1

系列代码

产品pin数代码	
代码	定义
50	50pin

公母代码	
代码	定义
1	公
2	母

安装方式代码	
代码	定义
0	光孔铆合
A	盖板螺母
B	后铆螺柱

镀层代码		
代码	定义	
	接触区	焊接区
1	Gold flash	Gold flash
5	Gold flash	Sn3～5μm
6	Au 5u"	Sn3～5μm
7	Au 15u"	Sn3～5μm
8	Au 30u"	Sn3～5μm
S	Sn3～5μm	Sn3～5μm

绝缘材料 & 颜色	
代码	定义
1	PBT 黑色

未注公差见下表：

X.	±0.50	X.°	±3°
.X	±0.38	.X°	±2°
.XX	±0.25		

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设 计		马杰 2010.05.09		
审 核		冯燕锦 2010.05.10		
工 艺		潘凤 2010.05.11		
标准化		王海萍 2010.05.12		
批 准		张涛 2010.05.14		

D-SUB低密度50pin公壳

1409-XX-X-X-X-X

ULO.1409.501

投影标记	版次	重量	比例
	A0		

共 1 张　　第 1 张